EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 29. KÕIDE FUUSIKA \* MATEMAATIKA. 1980, NR. 2

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 29 ФИЗИКА \* МАТЕМАТИКА. 1980, № 2

https://doi.org/10.3176/phys.math.1980.2.16

УДК 621.382.3

## Я. ААРИК, Я. БЕРГМАНН, Р. ВАНЕМ, П. ЛЫУК, Я. ФРИДЕНТАЛ

## ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ GaSb—AlGaAsSb

I. AARIK, J. BERGMANN, R. VANEM, P. LÕUK, J. FRIEDENTHAL. Gasb-AlgaAssb Hetero-Siirete uurimine

I. AARIK, J. BERGMANN, R. VANEM, P. LÕUK, J. FRIEDENTHAL. INVESTIGATION OF GaSb-AIGaAsSb HETEROJUNCTIONS

(Представил К. К. Ребане)

В последнее время проявляется значительный интерес к полупроводниковым оптоэлектронным приборам, работающим в ближней инфракрасной области спектра. Одним из перспективных материалов для этого диапазона (от 0,8 до 1,8 *мкм*) является  $Al_xGa_{1-x}Sb$ . Его преимущество перед другими материалами заключается в существовании непрерывного ряда твердых растворов с прямозонной энергетической структурой при  $x \leq 21$  [<sup>1</sup>] и в относительно небольшом различии постоянных решеток GaSb и AISb ( $\Delta a/a \approx 0,7\%$ ) [<sup>2</sup>]. Малый скачок  $\Delta a$ на гетерогранице позволяет вырастить методом жидкостной эпитаксии монокристаллические слои  $Al_xGa_{1-x}Sb$  непосредственно на GaSb [<sup>3</sup>].

Применением четырехкомпонентной системы Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As<sub>y</sub>Sb<sub>1-y</sub> на подложках GaSb можно в принципе добиться дальнейшего улучшения согласования параметров решеток. Однако переход к четырехкомпонентной системе в значительной степени усложняет технологию изготовления гетероструктур. Поэтому оправдан вопрос — улучшаются ли параметры реальных гетероструктур при использовании четырехкомпонентной системы?

Перед нами стояло две задачи: изучить зонную энергетическую диаграмму гетероперехода GaSb—Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As<sub>y</sub>Sb<sub>1-y</sub> и выяснить зависимости его характеристик от содержания мышьяка в твердом растворе.

Гетеропереходы выращивались методом жидкостной эпитаксии на подложках GaSb *n*-типа проводимости, ориентированных в плоскости (100) ( $n \approx 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ). Выращивание осуществлялось при 570 °C в режиме принудительного охлаждения раствора-расплава со скоростью 0,3 град/мин. Концентрация основных носителей в твердом растворе составляла  $p = (2-5) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ .

Омические контакты к *n*- и *p*-областям создавались вакуумным напылением и последующим вжиганием соответственно сплавов Au—Te и Au—Zn. Образцы были прямоугольной формы с площадью (1—7)·10<sup>-3</sup> мм<sup>2</sup>. Для ввода излучения в контакте со стороны твердого раствора были оставлены щели. Составы эпитаксиальных слоев определялись методом локального рентгеноспектрального анализа и с помощью лазерного микрозонда [<sup>4</sup>]. Полученные на установке JXA-50A



Рис. 1. Зонная энергетическая диаграмма гетероперехода (а) и спектральная характеристика его фоточувствительности при 300 К (б).

распределения Al и Ga и местоположение полос излучения в спектрах фотолюминесценции при сканировании лазерным микрозондом свидетельствуют о наличии резкого гетероперехода.

Зонная диаграмма данного гетероперехода до сих пор не установлена. Так как необходимое для построения диаграммы значение сродства к электрону для AlGaAsSb в литературе также отсутствует, мы оценили его путем экстраполяции известных значений сродства для GaSb и AlSb [<sup>2</sup>]. При этом пренебрегали влиянием мышьяка ввиду его малого содержания в твердом растворе. Для интересующего нас состава твердого раствора Ga<sub>0,65</sub>Al<sub>0,35</sub>As<sub>y</sub>Sb<sub>1-y</sub> сродство оказалось равным 3,79 эВ. Исходя из этого значения и определенной экспериментально ширины запрещенной зоны 1,22 эВ, построена зонная диаграмма (рис. 1, *a*). При этом предполагалось, что уровень Ферми практически совпадает с краем зоны как в *n*-, так и в *p*-области (обе стороны гетероперехода достаточно сильно легированы). Характерным для зонной диаграммы является то, что разрывы имеются в обеих зонах, причем  $\Delta E_c \approx \Delta E_v \approx 0,27$  эВ.

Достоверность полученной зонной диаграммы проверялась исследованием вольтфарадных и фотоэлектрических характеристик гетероперехода. Емкостные напряжения отсечки  $U_{\rm от}$  в среднем имеют значение 0,93 *В*. Учитывая, что искривление зон происходит в основном в твердом растворе (GaSb легирован сильнее),  $\Delta E_c$  и  $\Delta E_v$  можно определить из соотношений

> $U_{ot} \approx E_g (GaSb) + \Delta E_v,$  $E_g (AlGaAsSb) - E_g (GaSb) = \Delta E_v + \Delta E_c.$



Полученные значения  $\Delta E_c \approx 0.25 \ \mathcal{B}$  и  $\Delta E_v \approx 0.29 \ \mathcal{B}$  близки к вышеприведенным оценкам.

Спектр фоточувствительности *p*-*n*-гетероперехода показан на рис. 1, б. Коротковолновая граница фотоответа определяется шириной запрещенной зоны твердого раствора, а длинноволновая граница шириной запрещенной зоны GaSb. Это значит, что практически все фотоносители, которые разделяются полем *p*-*n*-перехода, генерируются в узкозонной части. Дырки, генерированные в *n*-области, должны преодолеть барьер  $\Delta E_v$  в валентной зоне (рис. 1, *a*). Наблюдаемое в эксперименте высокое значение квантового выхода (0,35) трудно объяснить термическим прохождением дырок над барьером, так как  $\Delta E_v \gg \kappa T$ . Однако дырки, как и электроны [<sup>5</sup>], могут в принципе проходить в широкозонную часть гетероперехода путем туннелирования. Так как вероятность туннелирования зависит от ширины барьера на уровне  $E_v$ , приложение обратного смещения должно было бы вызывать увеличение фотоответа. Однако влияния обратного смещения на величину фотоответа экспериментально не наблюдалось. Это указывает на то, что потенциальный барьер для фотоносителей в валентной зоне либо отсутствует, либо он полностью прозрачен для дырок и без обратного смещения.

В любых реальных гетеропереходах, несмотря на малую разницу в параметрах решеток, на поверхности раздела нарушается совершенство кристаллической структуры. Поэтому нам представлялось интересным экспериментально проверить зависимость свойств гетеропереходов n-GaSb—p-AlGaAsSb от содержания мышьяка в широкозонной

215

части, так как его добавление в твердый раствор в принципе должно уменьшить несоответствие решеток. Использовались структуры с разным содержанием мышьяка в твердом растворе при одном и том же содержании алюминия. Обратная ветвь типичной вольтамперной характеристики описывается линейной зависимостью при малых смещениях (до 0,2-0,3 В). При больших смещениях она переходит в степенную I ≈ Uv, где у резко растет до 8—10. Прямая ветвь хорошо описывается экспонентой  $I = I_0 \exp(eU/\eta kT)$ , где  $\eta = 2$  (T = 300 K). Зависимость прямого тока от температуры слабая. Все это говорит в пользу преобладания туннельно-рекомбинационного механизма протекания тока в диодах.

На рис. 2 показаны зависимости величины обратного и прямого токов (при определенных смещениях) от содержания мышьяка в твердом растворе. На обеих зависимостях наблюдается минимум. Аналогичная зависимость наблюдалась и при исследовании инжекционных лазеров, изготовленных на основе данного гетероперехода с разным содержанием мышьяка в широкозонных эмиттерах. Пороговый ток имеет минимальное значение при оптимальном содержании мышьяка в эмиттерах.

Зависимость характеристик гетероструктур от содержания мышьяка указывает на существенное влияние границы раздела. Поэтому вышеупомянутый туннельно-рекомбинационный механизм протекания тока тесно связан с поверхностными состояниями на гетерогранице.

В заключение отметим, что благодаря использованию четырехкомпонентного твердого раствора с оптимальным содержанием мышьяка удается заметно уменьшить туннельно-рекомбинационную составляющую тока в диодах на основе гетеропереходов.

Авторы считают своим приятным долгом выразить признательность К. К. Ребане за интерес и внимание к работе, Э. Куус за помощь при изготовлении образцов, Х. Келле и В. Саммелсельгу за проведение микрорентгеноспектрального анализа.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. Allegre, J., Averous, M., Joullie, A., J. Luminescence, 17, № 3, 301-310 (1978).
- 2. Милис А., Фойхт Д., Гетеропереходы и переходы металл-полупроводник., М., «Мир», 1975. 3. Гончарова Т. С., Конников С. Г., Рябцев Н. Г., Третьяков Д. Н.,
- Александрова Т. П., Изв. ВУЗов, Физика, вып. 9, 146-149 (1973).
- 4. Аарик Я. А., Коппель Х. Д., Кютт Я. Я., Розенталь А. И., Фриден-
- тал Я. К., Уч. зап. Тартуск. ун-та, Гетеропереходы, вып. 466, 86—91 (1978). 5. Корольков В. И., Никитин В. Г., Третьяков Д. Н., Физ. и техн. полу-проводников, 8, № 12, 2355—2358 (1974).

Институт физики Поступила в редакцию Академии наук Эстонской ССР 3/I 1980